

# MAX2043の評価キット

#### 概要

MAX2043の評価キット(EVキット)によって、UMTS/WCDMA、DCS、PCS、およびWiMAX基地局用アップ/ダウン変換ミキサのMAX2043の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入力/出力ポートには50 $\Omega$ の標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチでの評価を迅速かつ容易にします。

デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能 検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、 回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層 ごとのアートワークが、このドキュメントに記載され ています。

## 特長

- ◆ 完全実装および試験済み
- ◆ 入力/出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
- ◆ RF周波数範囲: 1700MHz~3000MHz
- ◆ LO周波数範囲: 1900MHz~3000MHz
- ◆ IF周波数範囲: DC~350MHz
- ◆ 変換損失: 7.5dB
- ◆ 入力IP3: +31dBm (ダウン変換)
- ◆ 入力1dB圧縮ポイント: +23dBm
- ◆ ノイズ指数: 7.8dB◆ LOバッファを内蔵
- ◆ RFおよびLOバランを内蔵
- ◆ 低LOドライブ: -3dBm~+6dBm
- ◆ LO1~LO2間アイソレーションが43dBで、 スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
- ◆ 外付け電流設定抵抗によってミキサの低電力/性能 モード動作を選択可能

#### 部品メーカ

SUPPLIER	PHONE	WEBSITE
Johnson	507-833-8822	www.johnsoncomponents.com
M/A-Com	800-366-2266	www.macom.com
Murata	770-436-1300	www.murata.com

注: これらの部品メーカにお問い合わせする際には、MAX2043 を使用していることをお知らせください。

# 型番 \_\_\_\_\_

PART	TEMP RANGE	IC PACKAGE
MAX2043EVKIT	-40°C to +85°C	36 Thin QFN-EP*

\*EP = エクスポーズドパッド。

#### 部品リスト

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
C1	1	4pF ±0.25pF, 50V C0G ceramic capacitor (0402) Murata GRM1555C1H4R0C
C2, C4, C6, C8	4	22pF ±5%, 50V C0G ceramic capacitors (0402) Murata GRM1555C1H220J
C3	0	Not installed (0603)
C5, C7, C9	3	0.01µF ±10%, 25V X7R ceramic capacitors (0402) Murata GRM155R71E103K
J1–J4	4	PC board edge-mount SMA RF connectors (flat-tab launch) Johnson 142-0741-856

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
R1	1	357Ω ±1% resistor (0402)
R2	1	47kΩ ±5% resistor (0603)
T1	1	1:1 transformer (50:50) M/A-COM MABAES0029
TP1	1	Large test point for 0.062in PC board (red) Mouser 151-107-RC or equivalent
TP2	1	Large test point for 0.062in PC board (black) Mouser 151-103-RC or equivalent
TP3	1	Large test point for 0.062in PC board (white) Mouser 151-101-RC or equivalent

#### MIXIM

Maxim Integrated Products 1

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

# 部品リスト(続き)\_

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
U1	1	Active dual-mixer IC (6mm x 6mm, 36-pin TQFN with exposed paddle) Maxim MAX2043ETX+ NOTE: U1 HAS AN EXPOSED PADDLE CONDUCTOR THAT REQUIRES IT TO BE SOLDER ATTACHED TO A GROUNDED PAD ON THE CIRCUIT BOARD TO ENSURE A PROPER ELECTRICAL/THERMAL DESIGN.

+は鉛フリーパッケージを示します。

## クイックスタート

MAX2043のEVキットは、完全実装および出荷時試験済みです。正しくデバイス評価を行うためには、「接続およびセットアップ」の項の指示に従ってください。

#### 必要とする試験機器

この項では、MAX2043の動作を検証するのに推奨する試験機器を示します。これは単に指針であり、別のものとするができます。

- +5.0Vおよび175mAを供給可能なDC電源
- 1GHz~3GHzの周波数範囲で10dBmの出力パワー を供給可能なRF信号発生器(すなわちHP 8648) 3台
- 最低100kHz~3GHzの周波数範囲のRFスペクトル アナライザ(HP 8561E)
- RFパワーメータ(HP 437B)
- パワーセンサ(HP 8482A)

#### 接続およびセットアップ

この項では、EVキットの基本機能を試験するためのステップバイステップのガイドを示します。VSWRの大きい負荷の駆動による出力の損傷を防止するための一般的な注意として、すべての接続が完了するまでは、DC電源またはRF信号発生器をオンにしないでください。

この手順は、200MHz IFに対する米国PCSバンド(リバースチャネル: 1850MHz~1910MHz)のハイサイド注入LOにおける動作に限定されます。個々の周波数プランに基づいて試験周波数を選択し、それに応じて以下の手順を調整してください。ミキサの試験構成図については、図1を参照してください。

- 1) パワーメータを2100MHzで較正します。安全マージンを確保するために最低+20dBm定格のパワーセンサを使用するか、または必要に応じてパワーヘッドを保護するためにパッドを使用します。
- 2) 2つのRF信号発生器のSMAケーブルのDUT側の各端 に3dBのパッドを接続します。このパッドによって VSWRを改善し、不整合による誤差を低減します。

- 3) パワーメータを使って、以下に従ってRF信号発生器 を設定します。
  - RF信号源: 1900MHzをDUTに0dBmとして入力 (3dBのパッドの前段では約+3dBm)
  - LO1信号源: 2100MHzをDUTにOdBmとして入力 (3dBのパッドの前段では約+3dBm)
  - LO2信号源: 2101MHzをDUTにOdBmとして入力 (3dBのパッドの前段では約+3dBm)
- 4) 信号発生器出力をディセーブルとします。
- 5) (パッド付きの) RF源をRFポートに接続します。
- 6) LO1およびLO2の信号源をEVキットのLO1入力と LO2入力にそれぞれ接続します。
- 7) 3dBパッドおよびIFポートに接続されるケーブルの 損失を測定します。損失は周波数に依存するため、 200MHz (IF周波数)でこの試験を行います。すべ ての出力パワー/利得の計算において、この損失を オフセットとして扱います。
- 8) この3dBパッドをEVキットのIFポートコネクタに 接続し、ケーブルをパッドとスペクトルアナライザ の間に接続します。
- 9) DC電源を+5.0Vに設定して、可能な場合には約175mAの電流制限値を設定します。出力電圧をディセーブルして、(必要な場合は電流計を通じて)電源をEVキットに接続します。電源をイネーブルします。EVキット側で+5.0Vとなるように電源を再調整します。ミキサに電流が流れると、電流計の両端間に電圧降下が生じます。
- 10) LOSEL (TP3)をGNDに接続して、LO2を選択します。
- 11) LOとRF源をイネーブルします。

#### ミキサの試験

201MHzにおけるIF出力トーンを観測するために、スペクトルアナライザのセンターとスパンを調整します。そのレベルは、約-10.5dBmになるはずです(7.5dBの変換損失、3dBのパッド損失)。スペクトルアナライザの絶対振幅精度は、普通、±1dB (typ)より良好であることはありません。このため、パワーメータを使って、高精度の出力パワー測定を行ってください。

LOSELのGND接続を外します。するとボードに実装されたプルアップ抵抗によってLOSELはハイ状態に強制され、LO1が選択されます。200MHz信号が増大して、201MHz信号が低下することを確認してください。

必要に応じて、ツートーンIP3の測定を行うには、2つのLO入力を加算するために結合器またはハイブリッドを使って試験構成を変更します。未使用のLO入力は50Ωで終端してください。

#### 詳細

MAX2043は、RFおよびLOバラン、LOバッファ、および単極双投(SPDT) LO入力選択スイッチを内蔵する高リニアリティアップ/ダウンコンバータです。このEVキットの回路はMAX2043を使用し、主に電源デカップリングコンデンサ、DCブロッキングコンデンサ、電流設定抵抗、およびIFバランで構成されています。MAX2043のEVキットの回路によって、完全な解析と容易なデザインインが可能です。

#### 電源デカップリングコンデンサ

コンデンサC4は、高周波ノイズをフィルタリングするために使用される22pFの電源デカップリングコンデンサです。コンデンサC5、C7、およびC9は、電源の低周波ノイズをフィルタリングするために使用されるこれより大容量の $0.01\mu F$ です。

#### DCブロッキングコンデンサ

MAX2043は、RFおよびLO入力にバランを内蔵しています。これらの入力のDCにおける抵抗はほぼ $0\Omega$ であるため、DCブロッキングコンデンサのC1、C6、およびC8を使って、外部バイアスがグランドに直接シャントされることを防ぐことができます。

# LOバイアス

内蔵LOバッファのバイアス電流は、抵抗R1 (357 $\Omega$ ±1%)によって設定されます。R1の値を大きくすると、デバイスのDC電流を低減することができますが、デバイスは低性能レベルで動作することになります( $\Gamma$ EV キットの改造 $\Gamma$ 0項を参照)。

#### タップ回路

コンデンサC3は、2次の相互変調積をなくすのに役立ちます。

#### IF±

MAX2043ミキサは、DC~350MHzのIF周波数範囲を備えています。なお、これらの差動ポートはIIP2性能を向上するには最適です。シングルエンドのIFアプリケーションおいて、50 $\Omega$ の差動出力インピーダンスを50 $\Omega$ のシングルエンド出力に変換するには、1:1のバランが必要です。このバランを装備すると、IFリターンロスは15dBを上回ります。差動IFは、アップコンバータ動作用の入力ポートとして使用されます。ミキサの後に差動IFアンプを使用することができますが、両方のIF端子にDCのブロックが必要です。この構成では、大きな抵抗(約1k $\Omega$ )を通じて、IF+およびIF-端子をグランドにリターンする必要があります。また、RFタップ(端子8)のグランド接続とIF+およびIF-ポート(端子13および14)のACカップリングによって、グランドリターンを実現することもできます。

#### LOSEL

ZOEVキットは、LOポートの選択を容易にするために 47k $\Omega$ のプルアップ抵抗(R2)が搭載されています。TP3をグランドするとLO2が選択され、TP3をオープン状態にすると、LO1が選択されます。TP3を外部ソースから駆動するには、MAX2043デバイスのデータシートにおいて要求される制限値に従ってください。+5Vの電源電圧を印加せずに、ロジックレベルの電圧をLOSELに印加しないでください。印加すると、内蔵のESDダイオードが導通してデバイスを損傷するおそれがあります。

# レイアウトに関して \_\_\_\_

MAX2043の評価ボードは基板レイアウトのガイドとな ります。熱設計およびICの近くの部品配置については、 細心の注意を払ってください。MAX2043のパッケージ のエクスポーズドパッド(EP)はデバイスからの熱を伝 導し、グランドプレーンとローインピーダンスで電気 接続されます。このEPは、低い熱および電気インピー ダンスの接続によって、PCBのグランドプレーンに取 り付ける必要があります。理想的には、パッケージの 裏面をPCB上の表面層の金属グランドプレーンに直接 半田付けして、これを実現します。あるいは、EPの真 下にあるメッキされた複数ビアのアレイを使って、EP を内層または最下面のグランドプレーンへ接続するこ とができます。MAX2043のEVキットは等間隔に配置 された直径0.016インチのメッキされた9個のスルー ホールを使って、EPを下層のグランドプレーンに接続 しています。

グランドプレーンの層間隔に依存しますが、寄生シャント 容量を低減するために、場合によってはIF経路における 大きな表面実装パッドの下にあるグランドプレーンを 除去する必要があります。

#### EVキットの改造

RF、LO、およびIFポートは広帯域に対して整合されています。このため、1700MHz~3000MHzのRF帯、1900MHz~3000MHzのLO帯、および50MHz~350MHzのIF帯のいずれかで使用される回路を改造する必要はありません。

性能の低下を許容可能な場合は、デバイスのDC電流を低減することができます。R1の値を大きくすると、電流の低減が実現します。R1の値を2倍にすると、DC電流が約半分に低減します。IC電流全体の約10%はデバイスの基本動作用に使用され(R1を357 $\Omega$ に設定)、これを低減することはできません。

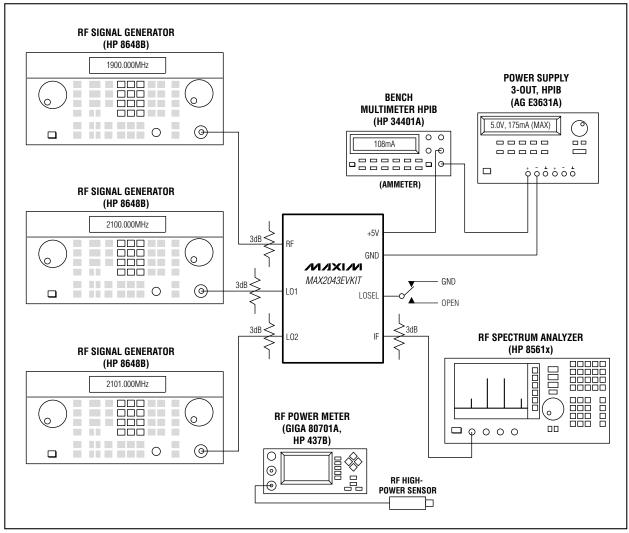


図1. 試験構成図

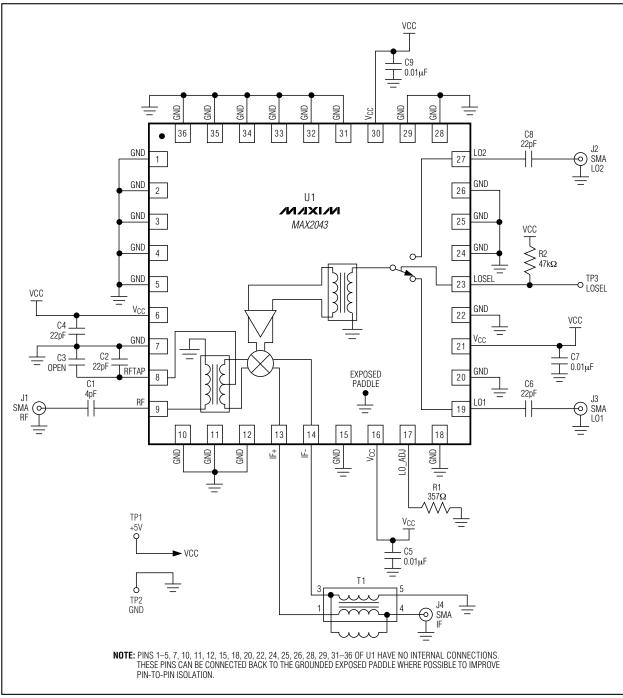


図2. MAX2043のEVキットの回路図

MIXIM

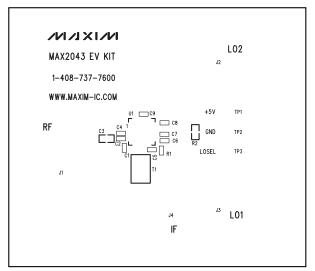


図3. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト―表面層の シルクスクリーン

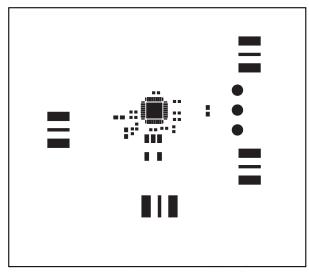


図4. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—表面層の 半田マスク

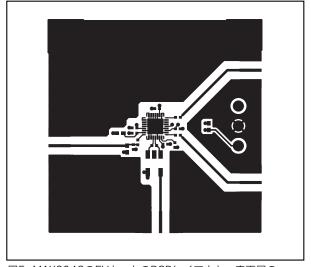


図5. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—表面層の メタル

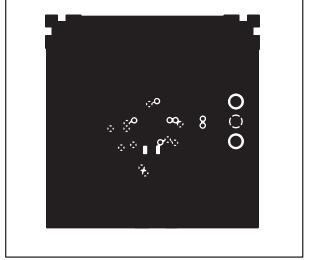


図6. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—内層2 (GND)

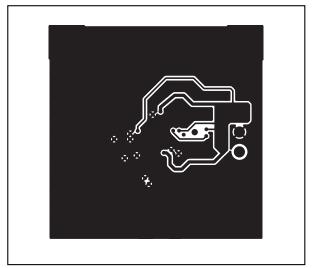


図7. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—内層3 (配線)

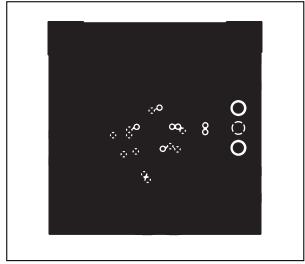


図8. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—裏面層の メタル

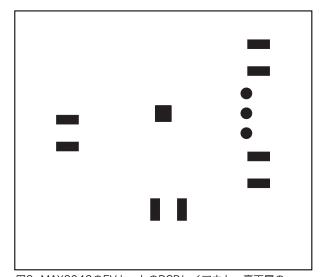


図9. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—裏面層の 半田マスク

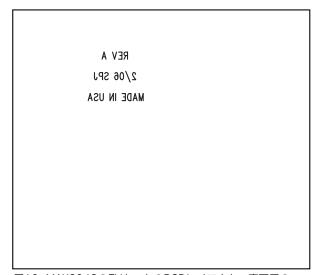


図10. MAX2043のEVキットのPCBレイアウト—裏面層の シルクスクリーン

# マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600

70 \_\_\_\_\_\_ 7